

令和6年6月18日

報道機関各位

熊本大学

半導体デバイス工学課程ラボインターンシップ企業見学
に係る事前撮影及び当日撮影について

令和6年5月14日にリリースしました「半導体の魅力を知るチャンス！！～半導体デバイス工学課程ラボインターンシップ～」につきまして、9月5日（木）に実施予定の県内半導体産業企業の見学について、学生がどのようなところを見学するのか、見学先の1社である株式会社堀場エステックで、事前撮影を下記のとおり受け付けることになりましたのでお知らせします。併せて、インターンシップ当日の撮影についても下記のとおり受け付けます。撮影希望の方は、下記担当者にご連絡の上、撮影いただきますよう、よろしくお願いいたします。

なお、もう1社の見学先であるソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社においては、事前撮影及び当日撮影不可となっておりますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。ただし、当社が保有されております半導体生産エリアの動画（3秒程度）については提供となっておりますので、動画提供を希望の方は、下記担当者にご連絡頂きますよう、よろしくお願いいたします。

記

<株式会社堀場エステック>

○事前撮影及び当日撮影について

事前撮影：令和6年6月20日（木）午後、21日（金）

当日撮影：令和6年9月5日（木）午後

担当者：経営戦略本部 事業戦略部 岩崎 直基

E-Mail: naoki.iwasaki@horiba.com

<ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社>

○動画提供について

担当者：熊本テクノロジーセンター

人事部 熊本人事課 大城 信一

E-mail: Shinichi.Oogi@sony.com

【お問い合わせ先】

熊本大学総務課広報戦略室 守田

Tel:096-342-3119